

电子元件与材料

ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS

中文核心期刊

中国科学引文数据库(CSCD)源期刊

中国科技核心期刊

4
2023

Vol.42 No.4



NISTRONICS
六和电子

| 专业生产各类有机薄膜电容器 |



NISTRONICS (JIANGXI) CO., LTD

六和电子(江西)有限公司

www.nistrionics.cn

地址：江西省宜春市经济技术开发区宜春大道705号
电话：0795-3668860 3668585
传真：0795-3668383
邮编：336000
电邮：sales1@nistrionics.cn

电子元件与材料

Dianzi Yuanjian yu Cailiao



第42卷第4期 2023年4月5日出版

1982年创刊 月刊 国内外公开发行

第八届编辑委员会

顾问(以姓氏笔划为序, * 为院士)

李龙土* 李言荣* 南策文*

姚熹* 涂铭旌* 雷清泉*

主任委员

周济*

副主任委员(以姓氏笔划为序)

邓龙江* 冉洪汀 钟彩霞 温学礼

编委会委员(以姓氏笔划为序)

王成新 王春明 王晓慧 卢革宇 卢振亚

冉奋 付振晓 曲远方 朱绪飞 任巍

向勇 庄严 杨邦朝 杨祖培 李勃

李惺 李月明 李国荣 李玲霞 李晓光

李浪平 李敬峰 何中伟 闵泰 宋树祥

张万里 张火荣 张怀武 张易宁 张树人

张翔晖 陈延峰 陈远富 陈素晶 林晓云

岳振星 周东祥 周洪庆 贾桂荣 贺敦敏

徐友龙 徐海阳 凌志远 梁迪飞 黄云辉

黄少铭 阎康平 [董显林] 傅邱云 鲁圣国

雷永平 蔡苇 樊慧庆

国际编委(以姓氏拼音为序)

GUO Ruyan PAN Xiaoqing SUN Changqing

主管单位 工业和信息化部

主办单位 国营第715厂

中国电子学会

中国电子元件行业协会

协办单位 中国电子学会元件分会

电子科技大学电子科学与工程学院

编辑出版 电子元件与材料杂志社

社长 冉洪汀

主编 陈丰

地址 成都市一环路东一段 159号

信息产业大厦 1101室

电话 (028) 84391569 (编辑部)

(028) 84399669 (发行、广告部)

电子邮箱 journalecm@163.com

在线投稿 http://www.cnelecom.net

印 刷 成都市新都华兴印务有限公司

总 发 行 四川省报刊发行局

国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司

中国标准连续出版物号 ISSN 1001-2028

CN 51-1241/TN

目 次

· 新能源材料与器件专题 ·

- 379 基于弛豫行为的无铅反铁电陶瓷储能性能优化研究进展 杨蕊如 蔡苇 周创等
387 Mn掺杂 $\text{CsPbCl}_x\text{Br}_{3-x} @ \text{Cs}_4\text{PbCl}_6$ 核/壳结构钙钛矿纳米晶的制备及白光LED性能研究 季思航 陈子航 袁曦等
395 纳米Bi的制备及其在锂离子电池中的应用研究 王启明 陈卓 陈远强等
403 双金属预插层钒基材料在锌离子电池中的电化学行为研究 王玺 陈卓 陈远强等
412 自供电可穿戴碲化铋基照明电子设备 王亚玲 谭明 刘小标等
418 氮掺杂中药废渣生物质碳材料电容性能研究 孟瑶 严冬 许珂等

· 研究与试制 ·

- 426 基于模拟退火算法的元器件热布局优化研究 徐颖,钱婧
435 一种新型绝对值忆阻耦合自突触 Hopfield 神经网络的动力学分析及其电路实现 黄丽丽 黄强 黄振等
445 hBN 棚绝缘介质石墨烯射频场效应管建模与性能研究 王进军 白斌辉 徐晨昱等
451 平面双栅型离子棚晶体管的逻辑功能研究 桑旭慧 胡硕豪 刘尚剑等
458 基于级联神经网络的 SiC MOSFET 结温预测模型 朱靖 刘新超 谷晓钢等
467 不同取向 Cu/Cu₃Sn 界面处原子扩散行为的分子动力学模拟 李姗姗 李晓延 张伟栋等
476 梯度模型表征粗糙度的柔性传输线损耗分析 王霞 罗海鹏 李艳禄等
484 一种带有分段补偿电路的高阶基准源设计 仲召扬 李严
490 基于阶梯阻抗匹配网络的连续逆 F 类功率放大器 米从威
497 基于宽带匹配技术的 C 波段宽带有源微波冷噪声源设计 崔博 董帅 王振占等

ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS

1982~2023 Series No. 374 Vol. 42 No. 4 Apr. 2023 Monthly

COMPETENT AUTHORITIES

Ministry of Industry and Information Technology
of the People's Republic of China

SPONSOR

Chengdu Hongming Electronics Co., Ltd
Chinese Institute of Electronics
China Electronic Components Association

PUBLISHER

Editorial Department of Electronic
Components and Materials

ADDRESS

Room 1101, Information Industry Building,
No. 159, East Section 1, Yihuan Road,
Chengdu, China(610051)

TELEPHONE

+86-28-84391569

WEBSITE

<http://www.cnelecom.net>

CHIEF EDITOR

CHEN Feng

E-MAIL

journalecm@163.com

OVERSEAS DISTRIBUTOR

China International Book Trading
Corporation (P. O. Box 399, Beijing)

OVERSEAS CIRCULATION CODE

M5627

CONTENTS

Special & Subject

- 379 Research progress on the optimization of energy storage performances for lead-free antiferroelectric ceramics based on relaxor behavior *YANG Ruiru et al*
- 387 Preparation of manganese doped $\text{CsPbCl}_x\text{Br}_{3-x}@\text{Cs}_4\text{PbCl}_6$ core/shell perovskite nanocrystals for white LED *JI Sihang et al*
- 395 Preparation of nano-Bi and its application in lithium-ion batteries *WANG Qiming et al*
- 403 Electrochemical behavior of bimetallic pre-inserted vanadium-based materials in zinc ion batteries *WANG Xi et al*
- 412 Self-powered wearable bismuth telluride based lighting electronic device *WANG Yaling et al*
- 418 Preparation and capacitive performance of nitrogen-doped Chinese medicine waste biomass carbon materials *MENG Yao et al*

Research & Development

- 426 Thermal layout optimization of components based on simulated annealing algorithm *XU Ying et al*
- 435 Dynamics analysis and circuit implementation of a novel absolute value memristor coupled self-synaptic Hopfield neural network *HUANG Lili et al*
- 445 Modeling and performance of graphene RF FET with hBN gate insulating medium *WANG Jinjun et al*
- 451 Study on logic function of coplanar dual-gate ion-gated transistors *SANG Xuhui et al*
- 458 Prediction model of SiC MOSFET junction temperature based on cascaded neural networks *ZHU Jing et al*
- 467 Molecular dynamics simulation of atomic diffusion behavior at $\text{Cu}/\text{Cu}_3\text{Sn}$ interfaces with different orientations *LI Shanshan et al*
- 476 Effect of roughness on the loss of the flexible transmission lines *WANG Xia et al*
- 484 Design of a high-order reference source with a piecewise compensation circuit *ZHONG Zhaoyang et al*
- 490 Continuous inverse class-F mode power amplifier based on stepped impedance matching network *MI Congwei*
- 497 Design of C-band broadband active cold noise source based on broadband matching technology *CUI Bo et al*



做中国电解电容器纸第一品牌

TO BE THE NO.1 BRAND OF ELECTROLYTIC CAPACITOR PAPER IN CHINA



仙鹤股份有限公司

地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号
电话：0570-2298161
网址：www.xianhepaper.com

邮编：324022 销售经理：周坤鑫
传真：0570-2931631-813
邮箱：zjxianhe@alibaba.com.cn

ISSN 1001-2028

准予广告发布登记决定书：川广登字（2017）033号

邮发代号：62-36

定价：28.00元



9 771001 202236